

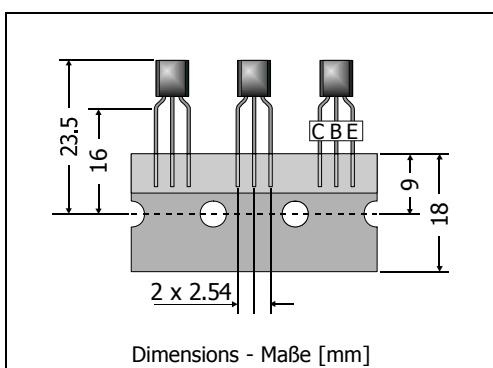
## 2N5400 / 2N5401

PNP

**General Purpose Si-Epitaxial Planar Transistors**  
**Si-Epitaxial Planar-Transistoren für universellen Einsatz**

PNP

Version 2006-06-17


 Power dissipation  
 Verlustleistung

625 mW

 Plastic case  
 Kunststoffgehäuse
TO-92  
(10D3)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.18 g

 Plastic material has UL classification 94V-0  
 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

 Standard packaging taped in ammo pack  
 Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
**Maximum ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Grenzwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )**

			2N5400	2N5401
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- $V_{CEO}$	120 V	150 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- $V_{CBO}$	130 V	160 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- $V_{EBO}$		5 V
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$		625 mW <sup>1)</sup>
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- $I_C$		600 mA
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- $I_{CM}$		1 A
Base current – Basisstrom		- $I_B$		100 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$		-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$		-55...+150°C

**Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )****Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )**

			Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>2)</sup>					
- $I_C = 1 \text{ mA}$ , - $I_C = 10 \text{ mA}$ , - $I_C = 50 \text{ mA}$ ,	- $V_{CE} = 5 \text{ V}$ - $V_{CE} = 5 \text{ V}$ - $V_{CE} = 5 \text{ V}$	2N5400	$h_{FE}$ $h_{FE}$ $h_{FE}$	30 40 40	– – –
- $I_C = 1 \text{ mA}$ , - $I_C = 10 \text{ mA}$ , - $I_C = 50 \text{ mA}$ ,	- $V_{CE} = 5 \text{ V}$ - $V_{CE} = 5 \text{ V}$ - $V_{CE} = 5 \text{ V}$	2N5401	$h_{FE}$ $h_{FE}$ $h_{FE}$	50 60 50	– – –
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom					
- $V_{CB} = 100 \text{ V}$ , (E open) - $V_{CB} = 120 \text{ V}$ , (E open)	2N5400 2N5401	- $I_{CBO}$ - $I_{CBO}$	– –	– –	100 nA 50 nA
- $V_{CB} = 100 \text{ V}$ , $T_j = 100^\circ\text{C}$ , (E open) - $V_{CB} = 120 \text{ V}$ , $T_j = 100^\circ\text{C}$ , (E open)	2N5400 2N5401	- $I_{CBO}$ - $I_{CBO}$	– –	– –	100 $\mu\text{A}$ 50 $\mu\text{A}$

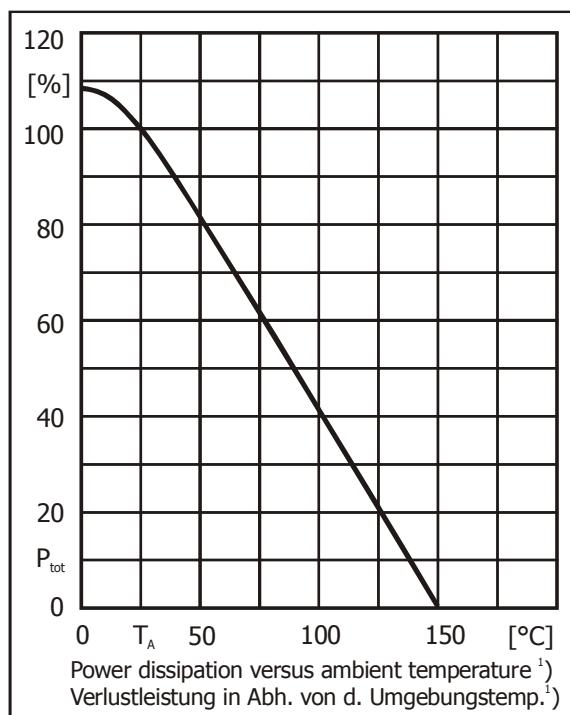
1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

2 Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

		Min.	Typ.	Max.
Emitter-Base-cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom - $V_{EB} = 3 \text{ V}$ , (C open)	- $I_{EBO}$	-	--	50 nA
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung <sup>2)</sup> - $I_C = 10 \text{ mA}$ , - $I_B = 1 \text{ mA}$ - $I_C = 50 \text{ mA}$ , - $I_B = 5 \text{ mA}$	- $V_{CEsat}$ - $V_{CEsat}$	-	-	0.2 V 0.5 V
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>2)</sup> - $I_C = 10 \text{ mA}$ , - $I_B = 1 \text{ mA}$ - $I_C = 50 \text{ mA}$ , - $I_B = 5 \text{ mA}$	- $V_{BEsat}$ - $V_{BEsat}$	-	-	1.0 V 1.0 V
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz - $V_{CE} = 5 \text{ V}$ , - $I_C = 10 \text{ mA}$ , $f = 50 \text{ MHz}$	$f_T$	100 MHz	-	400 MHz
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität - $V_{CB} = 10 \text{ V}$ , $I_E = i_e = 0$ , $f = 1 \text{ MHz}$	$C_{CBO}$	-	-	6 pF
Noise figure – Rauschzahl - $V_{CE} = 5 \text{ V}$ , - $I_C = 200 \mu\text{A}$ , $R_S = 10 \Omega$ , $f = 1 \text{ kHz}$	2N5400 2N5401	F F	-	- 8 dB
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft	$R_{thA}$	< 200 K/W <sup>1)</sup>		
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren	2N5550 / 2N5551			



2 Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden